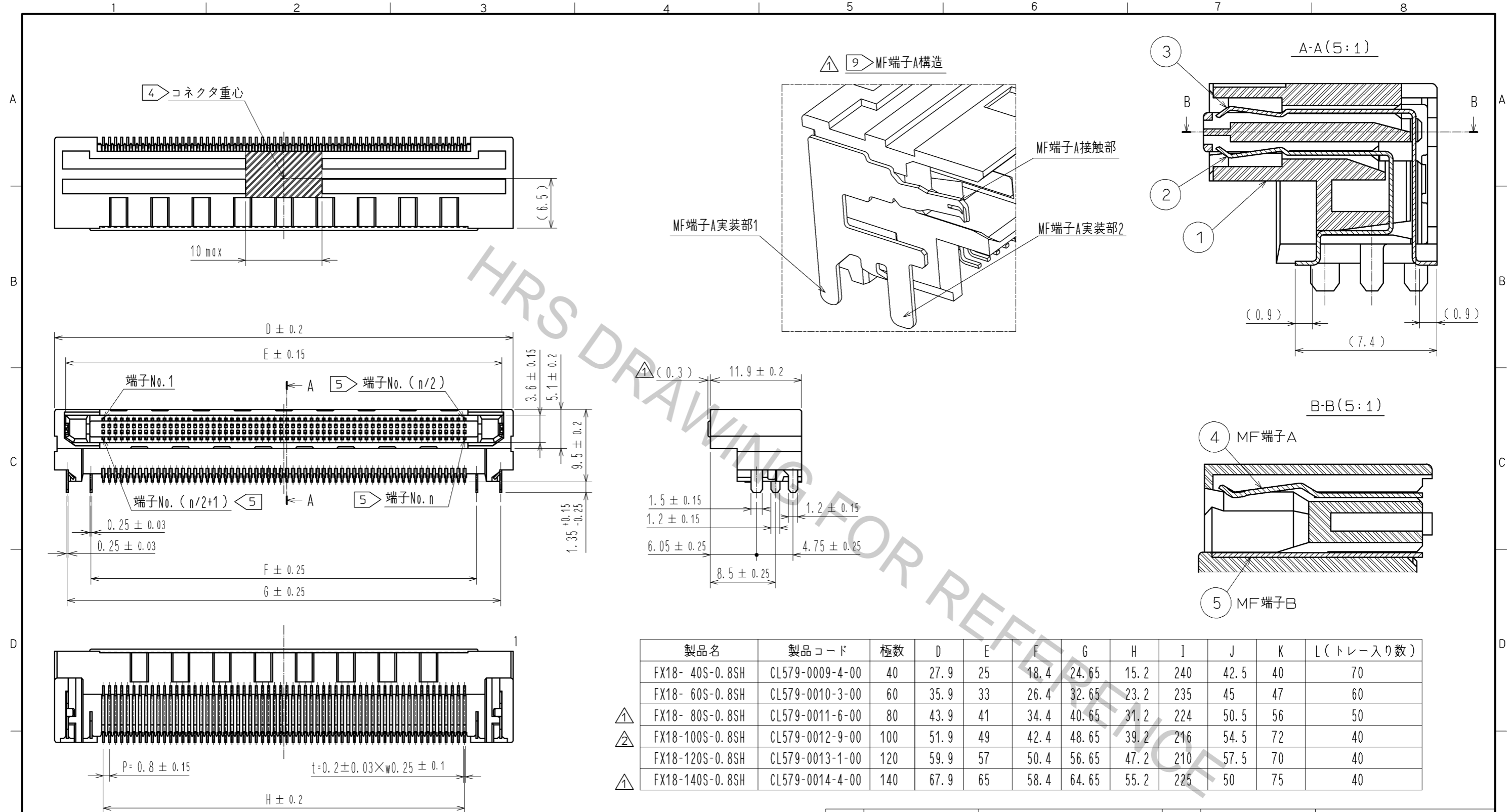


Jan.1.2018 Copyright 2018 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



製品名	製品コード	極数	D	E	F	G	H	I	J	K	L (トレイ入り数)
FX18- 40S-0.8SH	CL579-0009-4-00	40	27.9	25	18.4	24.65	15.2	240	42.5	40	70
FX18- 60S-0.8SH	CL579-0010-3-00	60	35.9	33	26.4	32.65	23.2	235	45	47	60
FX18- 80S-0.8SH	CL579-0011-6-00	80	43.9	41	34.4	40.65	31.2	224	50.5	56	50
FX18-100S-0.8SH	CL579-0012-9-00	100	51.9	49	42.4	48.65	39.2	216	54.5	72	40
FX18-120S-0.8SH	CL579-0013-1-00	120	59.9	57	50.4	56.65	47.2	210	57.5	70	40
FX18-140S-0.8SH	CL579-0014-4-00	140	67.9	65	58.4	64.65	55.2	225	50	75	40

- 注 1 本製品のSMTリード部の平坦度は0.1以下となります。
 2 本製品はMF端子A⇒信号端子⇒MF端子Bの順に接触するシーケンス構造となっております。シーケンス機能を利用する場合はその機能を損なわない為に斜めカン合は避けて下さい。
 3 MF端子A及びMF端子Bを電源用として使用することも可能です。この場合は3A/ピン以下でご使用下さい。
 4 本製品のコネクタ重心位置及び吸着スペースを示します。
 5 nは極数を示します。
 6 本製品の納入形態はトレイ梱包となります。
 7 製品には性能に影響のない範囲で製造工程における傷や打痕がつくことがあります。
 8 ()内寸法は参考値を示します。
 9 MF端子Aの実装部は2箇所に分かれておりますので異なる回路ハターンを接続しない様ご注意願います。

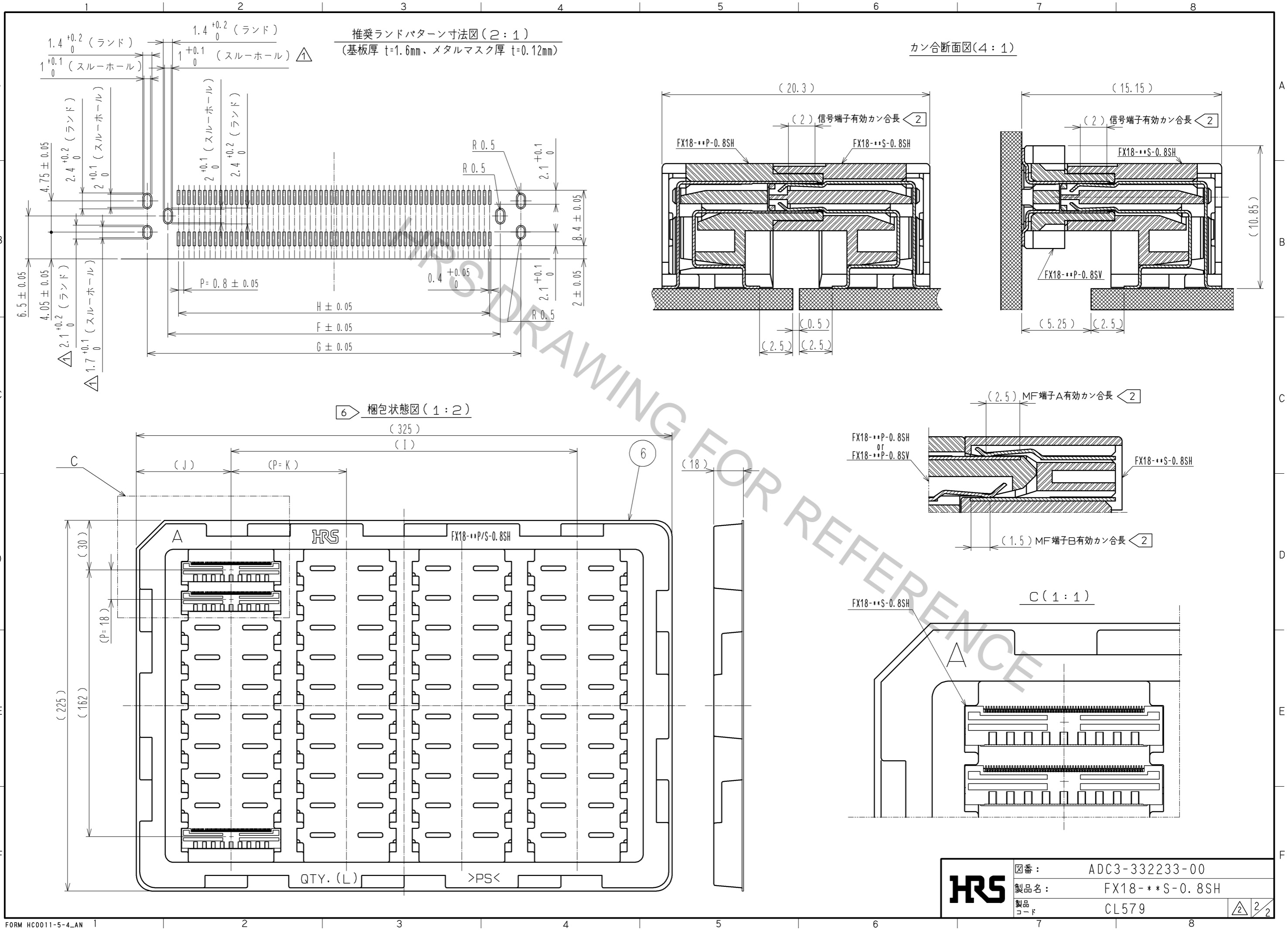
部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
3	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm 実装部: 金めっき 0.03μm 下地: ニッケルめっき 1.3μm		6	ポリスチレン樹脂		
2	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm 実装部: 金めっき 0.03μm 下地: ニッケルめっき 1.3μm		5	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm 実装部: すずめっき 1μm 下地: ニッケルめっき 1.3μm	
1	ポリアミド樹脂	クロ UL94V-0		4	りん青銅	接触部: 金めっき 0.1μm 実装部: すずめっき 1μm 下地: ニッケルめっき 1.3μm	

UNITS	SCALE	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2:1	DIS-F-006131	TH. SANO	KI. HIROKAWA	12.03.28

承認	検図	設計	製図	承認	検図	設計	製図
承認: HS. OKAWA	検図: KI. HIROKAWA	設計: KT. DOI	製図: KT. DOI	承認: HS. OKAWA	検図: KI. HIROKAWA	設計: KT. DOI	製図: KT. DOI

図番	製品名	製品コード
ADC3-332233-00	FX18- **S-0.8SH	CL579

Jan.1.2018 Copyright 2018 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.



HRS	図番:	ADC3-332233-00	2/2
	製品名:	FX18-**-S-0.8SH	
	製品コード:	CL579	